



产业观察 12 期：【科技制造】半导体投资扩散至全产业链



芯长征完成超 5 亿元 C 轮融资，进一步加强新能源汽车和光伏类产品研发投入。由鼎晖投资领投，北汽产业投资、高榕资本、芯动能投资、国科嘉和、一汽力合、华登国际等跟投。芯长征科技成立于 2017 年，是一家专注于新型功率半导体器件设计与开发的公司，核心业务包括 IGBT、CoolMos, SiC 等芯片产品及技术开发，可实现从芯片封装、测试到应用开发全链条贯通，产品覆盖消费领域、工业领域和汽车领域。

碳化硅功率器件公司森国科完成亿元级 C 轮融资，专注于汽车电子芯片和碳化硅器件产品研发。由中金资本，中科海创基金，凌霄泵业共同投资。森国科成立于 2013 年，是一家以碳化硅 (SiC) 功率器件设计和销售为主的国家高新科技公司。公司推出了 Vision-ADAS (高级辅助驾驶)、4G 记录仪、智能猫眼门铃、电源系列芯片等产品，2018 年起森国科开始投入碳化硅 (SiC) 功率器的研发，1700V、1200V、650V 系列 SiCMOSFET 预计 2022 年上半年开始送样。

华瑞微完成 3 亿元 B+轮融资，继续推进 IGBT、SiC 功率器件研发。由芯朋微，活水资本，万联广生，势能资本，毅达资本，江苏华睿投资共同投资。华瑞微创建于 2018 年，是一家专注于功率器件产品的高新技术企业，华瑞微一期建设的 6 英寸晶圆厂，仅用一年时间便达到了投产状态，是国内建设速度最快的晶圆厂之一。目前，华瑞微已形成丰富的高端功率器件产品矩阵，与多家上市公司和头部企业形成稳定的合作关系，终端客户包括华为、小米、飞毛腿、美的、长虹等知名品牌。

兴福电子完成 7.68 亿元战略投资，系半导体材料厂商。由国家集成电路产业投资基金，中芯聚源，SK 中国，君海创芯，中化投资，中金资本，海通开元等等共同投资。兴福电子创建于 2008 年，是上市公司兴发集团的控股子公司，现已建成 3 万吨/年电子级磷酸、2 万吨/年电子级硫酸、3 万吨/年电子级蚀刻液、5000 吨/年电子级磷酸回收综合利用产能，在建 4 万吨/年电子级硫酸、2 万吨/年电子级双氧水、2 万吨/年电子级蚀刻液等项目，产品已批量供应中芯国际、华虹集团、长江存储、合肥长鑫、台积电、SK 海力士、格芯、台联电等国内外多家知名半导体客户。

引线框架供应商永志电子完成数亿元战略融资。由辰韬资本、中金传化基金、无锡新洁能共同投资。

永志电子成立于 2002 年，专注于功率器件冲压引线框架研发、生产及销售，是位于康强电子之后，国内收入规模第二的引线框架供应商。目前主要以中大功率分立器件产品为主，与日月光、长电科技、通富微电、士兰微等半导体厂商紧密合作。

神马尼龙获 12 亿元战略融资，投资方为金石投资。神马尼龙是中国平煤神马集团控股子公司，拥有尼龙 66 盐成套生产技术的大型化工企业，主要生产和经营尼龙 66 盐及己二酸、己二胺、环己醇、环己烷、硝酸等。增资资金主要投向尼龙产业上下游产业链一体化配套项目，将加快公司产业配套 40 万吨/年氢氨项目的建设，打造具有国际竞争力的尼龙新材料基地。

关键词: 4G 光伏 新材料 新能源 新能源汽车 碳化硅 芯片

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_31737

